

「第 53 回無担保社債（トランジション・リンク・ボンド）」「第 54 回無担保社債」
「第 55 回無担保社債」発行に関するお知らせ

2024 年 5 月 24 日
大阪ガス株式会社

大阪ガス株式会社（社長：藤原正隆）は、2024 年 5 月 8 日付「トランジション・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ」にてお知らせしましたトランジション・リンク・ボンド（第 53 回無担保社債（期間 10 年））ならびに、第 54 回無担保社債（期間 20 年）、第 55 回無担保社債（期間 30 年）を以下の概要で発行します。

（第 53 回、第 54 回、第 55 回無担保社債の概要）

	第 53 回無担保社債 (トランジション・リンク・ボンド)	第 54 回無担保社債	第 55 回無担保社債
発行総額	250 億円	100 億円	60 億円
利率	年 1.251%	年 2.028%	年 2.371%
払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円		
払込期日	2024 年 5 月 30 日		
償還期限	2034 年 5 月 30 日 (10 年債、満期一括償還)	2044 年 5 月 30 日 (20 年債、満期一括償還)	2054 年 5 月 29 日 (30 年債、満期一括償還)
募集方法	一般募集		
募集期間	2024 年 5 月 24 日		
担保	無担保		
引受会社	<ul style="list-style-type: none"> ・みずほ証券株式会社 ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ・野村証券株式会社 ・SMB C 日興証券株式会社 	<ul style="list-style-type: none"> ・野村証券株式会社 ・大和証券株式会社 ・みずほ証券株式会社 ・BofA 証券株式会社 ・SMB C 日興証券株式会社 	<ul style="list-style-type: none"> ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ・大和証券株式会社 ・みずほ証券株式会社 ・野村証券株式会社 ・SMB C 日興証券株式会社
振替機関	株式会社証券保管振替機構		
財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社りそな銀行	株式会社三菱UFJ銀行
取得格付	AA+（株式会社格付投資情報センター）、A1（ムーディーズ・ジャパン株式会社）		

以上